**附件**

上海第二工业大学

“材料科学与工程专业+”报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号 |  | 性 别 |  | 专业 |  |
| 姓 名 |  | 班 级 |  | 手 机 |  |
| 申请理由（200字左右）：  学生签名：  　　　　　　 日期： 年 月 日 | | | | | |
| 荣誉获奖： | | | | | |
| 本人承诺遵守纪律，遵守安全规范，不无故缺席，否则自愿接受相关处理。  承诺人：  　　　　　　 日期： 年 月 日 | | | | | |
| 学业成绩平均绩点 | |  | | | |